

台灣半導體股份有限公司及子公司  
合併財務報告暨會計師核閱報告  
民國一〇八年及一〇七年第二季

公司地址：新北市新店區北新路三段205號11樓  
電話：(02)89131588

# 目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~11
(四)重大會計政策之彙總說明	12~15
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	15
(六)重要會計項目之說明	16~45
(七)關係人交易	45
(八)質押之資產	45
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	46
(十)重大之災害損失	46
(十一)重大之期後事項	46
(十二)其 他	46~47
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	47~50
2.轉投資事業相關資訊	50~51
3.大陸投資資訊	51
(十四)部門資訊	52~53



## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

### 會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

#### 前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年六月三十日之合併資產負債表，與民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

#### 範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

#### 保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一〇八年及一〇七年六月三十日之資產總額分別為1,990,357千元及2,279,124千元，分別占合併資產總額之13.43%及16.67%；負債總額分別為131,119千元及138,623千元，分別占合併負債總額之1.65%及2.00%；民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之綜合損益分別為14,334千元、42,206千元、38,663千元及105,093千元，分別占合併綜合損益之6.00%、12.41%、6.86%及15.75%。

### 保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年六月三十日之合併財務狀況，與民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之合併財務績效暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。

### 其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一〇八年及一〇七年六月三十日之資產總額分別為6,395,702千元及5,127,594千元，分別占合併資產總額之43.14%及37.51%；於民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之營業收入淨額分別為1,497,324千元、1,020,319千元、2,788,266千元及1,935,914千元，分別占合併營業收入淨額之56.03%、41.52%、54.16%及41.17%。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

梅元貞



許育峰



證券主管機關：金管證六字第0940100754號  
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號  
民國一〇八年八月十二日

民國一〇八年及一〇七年六月三十日經核閱，未依一般公認審計準則查核  
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日

單位：新台幣千元

	108.6.30		107.12.31		107.6.30			108.6.30		107.12.31		107.6.30	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>													
<b>流動資產：</b>													
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,430,721	16	2,695,571	19	2,849,778	21	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 957,633	6	1,190,354	9	785,442	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	63,332	-	535,181	4	1,145,592	8	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十三))	8,397	-	576	-	12,405	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	840	-	1,368	-	58,510	-	2170 應付帳款	1,180,926	8	1,277,036	9	1,428,569	10
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	2,233,004	15	2,177,675	16	2,136,360	16	2200 其他應付款	1,747,189	12	2,243,097	16	1,598,404	12
1200 其他應收款	42,374	-	89,127	1	55,184	-	2230 本期所得稅負債	226,337	2	255,703	2	239,886	2
1220 本期所得稅資產	3,329	-	4,926	-	25,171	-	2321 一年內到期應付公司債(附註六(十三))	880,612	6	-	-	1,191,886	9
130X 存貨(附註六(四))	1,847,829	12	1,708,504	12	1,688,004	12	2280 租賃負債—流動(附註六(十四))	89,284	1	-	-	-	-
1410 預付款項	241,530	2	323,075	2	181,995	1	2399 其他流動負債	167,435	1	146,772	1	111,850	1
1476 其他金融資產—流動(附註六(二))	226,050	2	89,440	1	183,720	2		5,257,813	36	5,113,538	37	5,368,442	40
	7,089,009	47	7,624,867	55	8,324,314	60							
<b>非流動資產：</b>													
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	-	-	-	-	3,613	-	2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十三))	-	-	3,055	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	3,800,469	26	3,378,427	24	3,141,058	23	2530 應付公司債(附註六(十三))	-	-	873,835	6	917,650	7
1755 使用權資產(附註六(七))	419,284	3	-	-	-	-	2540 長期借款(附註六(十二))	1,715,000	12	-	-	-	-
1822 無形資產(附註六(八)及(廿四))	570,701	4	450,889	3	516,475	4	2580 租賃負債—非流動(附註六(十四))	318,517	2	-	-	-	-
1805 商譽(附註六(九)及(廿四))	1,149,519	8	939,173	7	853,520	6	2640 淨確定福利負債—非流動	50,568	-	50,578	-	51,188	-
1840 遞延所得稅資產	434,119	3	416,081	3	419,321	3	2570 遞延所得稅負債	531,641	4	556,749	4	533,015	4
1980 其他金融資產—非流動(附註六(二))	67,602	-	66,371	-	8,485	-	2670 其他非流動負債	64,788	1	40,153	-	47,511	-
1990 其他非流動資產(附註六(十))	1,294,703	9	1,056,491	8	404,591	4		2,680,514	19	1,524,370	10	1,549,364	11
	7,736,397	53	6,307,432	45	5,347,063	40		7,938,327	55	6,637,908	47	6,917,806	51
							<b>負債總計</b>						
							<b>歸屬母公司業主之權益：(附註六(十八))</b>						
							3110 普通股股本	2,427,129	16	2,427,129	17	2,411,753	18
							3140 預收股本	-	-	-	-	6,999	-
								2,427,129	16	2,427,129	17	2,418,752	18
							3200 資本公積	1,156,336	8	1,104,513	8	1,062,448	8
							保留盈餘：						
							3310 法定盈餘公積	778,133	5	696,902	5	696,902	5
							3320 特別盈餘公積	306,434	2	302,150	3	302,150	2
							3350 未分配盈餘	1,247,920	8	1,789,499	13	1,397,966	10
								2,332,487	15	2,788,551	21	2,397,018	17
							3400 其他權益	(259,296)	(2)	(306,433)	(2)	(219,639)	(2)
							3500 庫藏股票	(430,042)	(3)	(391,565)	(3)	(344,560)	(3)
								5,226,614	34	5,622,195	41	5,314,019	38
							36XX 非控制權益	1,660,465	11	1,672,196	12	1,439,552	11
							權益總計	6,887,079	45	7,294,391	53	6,753,571	49
							<b>負債及權益總計</b>	\$ 14,825,406	100	13,932,299	100	13,671,377	100

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~4~

會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	108年4月至6月		107年4月至6月		108年1月至6月		107年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(二十)及十四)	\$ 2,757,528	103	2,514,761	102	5,333,966	104	4,774,087	102
4190 減：銷貨退回及折讓	85,004	3	57,289	2	185,827	4	72,054	2
營業收入淨額	2,672,524	100	2,457,472	100	5,148,139	100	4,702,033	100
5000 營業成本(附註六(四))	1,816,146	68	1,582,570	64	3,474,797	67	3,024,872	64
營業毛利	856,378	32	874,902	36	1,673,342	33	1,677,161	36
6000 營業費用(附註六(廿二))：								
6100 推銷費用	287,981	11	263,594	11	568,439	11	520,506	11
6200 管理費用	152,454	6	123,646	5	317,627	6	230,704	5
6300 研究發展費用	85,629	3	65,933	3	156,113	3	129,971	3
	526,064	20	453,173	19	1,042,179	20	881,181	19
營業淨利	330,314	12	421,729	17	631,163	13	795,980	17
營業外收入及支出(附註六(廿一))：								
7010 其他收入	12,628	-	13,706	1	28,644	1	38,627	1
7020 其他利益及損失	3,503	-	34,761	1	15,177	-	87,163	2
7050 財務成本	(19,071)	-	(11,705)	-	(37,036)	(1)	(20,388)	-
	(2,940)	-	36,762	2	6,785	-	105,402	3
稅前淨利	327,374	12	458,491	19	637,948	13	901,382	20
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	72,011	3	140,487	6	133,630	3	271,293	6
本期淨利	255,363	9	318,004	13	504,318	10	630,089	14
8300 其他綜合損益：								
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(14,056)	-	30,940	1	63,748	1	38,483	1
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	2,576	-	8,801	-	4,689	-	1,130	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(16,632)	-	22,139	1	59,059	1	37,353	1
8300 本期其他綜合損益	(16,632)	-	22,139	1	59,059	1	37,353	1
本期綜合損益總額	\$ 238,731	9	340,143	14	563,377	11	667,442	15
本期淨利歸屬於：								
母公司業主	\$ 124,801	4	195,235	8	268,523	5	421,411	10
非控制權益	130,562	5	122,769	5	235,795	5	208,678	4
	\$ 255,363	9	318,004	13	504,318	10	630,089	14
綜合損益總額歸屬於：								
母公司業主	\$ 101,619	4	194,999	8	315,660	6	441,803	9
非控制權益	137,112	5	145,144	6	247,717	5	225,639	6
	\$ 238,731	9	340,143	14	563,377	11	667,442	15
基本每股盈餘(元)(附註六(廿三))	\$ 0.54		0.85		1.17		1.83	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(廿三))	\$ 0.52		0.81		1.12		1.76	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：王秀亭



會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
台灣半導體股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本			保留盈餘			國外營運機 構財務報告 換算之兌換 差 額	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
	普通股 股 本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘					
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 2,411,443	-	953,507	610,087	302,150	1,787,852	(240,031)	(344,560)	5,480,448	1,446,869	6,927,317
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	(956)	-	-	(956)	-	(956)
期初重編後餘額	2,411,443	-	953,507	610,087	302,150	1,786,896	(240,031)	(344,560)	5,479,492	1,446,869	6,926,361
本期淨利	-	-	-	-	-	421,411	-	-	421,411	208,678	630,089
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	20,392	-	20,392	16,961	37,353
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	421,411	20,392	-	441,803	225,639	667,442
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	86,815	-	(86,815)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(723,526)	-	-	(723,526)	-	(723,526)
發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權	-	-	39,488	-	-	-	-	-	39,488	-	39,488
員工認股權行使	310	-	39	-	-	-	-	-	349	-	349
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	34,257	-	-	-	-	-	34,257	-	34,257
可轉換公司債轉換	-	6,999	35,169	-	-	-	-	-	42,168	-	42,168
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	(12)	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(232,956)	(232,956)
民國一〇七年六月三十日餘額	\$ 2,411,753	6,999	1,062,448	696,902	302,150	1,397,966	(219,639)	(344,560)	5,314,019	1,439,552	6,753,571
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 2,427,129	-	1,104,513	696,902	302,150	1,789,499	(306,433)	(391,565)	5,622,195	1,672,196	7,294,391
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	(1,248)	-	-	(1,248)	(2,176)	(3,424)
期初重編後餘額	2,427,129	-	1,104,513	696,902	302,150	1,788,251	(306,433)	(391,565)	5,620,947	1,670,020	7,290,967
本期淨利	-	-	-	-	-	268,523	-	-	268,523	235,795	504,318
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	47,137	-	47,137	11,922	59,059
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	268,523	47,137	-	315,660	247,717	563,377
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	81,231	-	(81,231)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	4,284	(4,284)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(723,339)	-	-	(723,339)	-	(723,339)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(38,477)	(38,477)	-	(38,477)
發放予子公司股利調整資本公積	-	-	34,470	-	-	-	-	-	34,470	-	34,470
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	17,353	-	-	-	-	-	17,353	-	17,353
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(257,272)	(257,272)
民國一〇八年六月三十日餘額	\$ 2,427,129	-	1,156,336	778,133	306,434	1,247,920	(259,296)	(430,042)	5,226,614	1,660,465	6,887,079

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：王永康



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
台灣半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	108年1月至6月	107年1月至6月
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 637,948	901,382
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	280,562	179,794
攤銷費用	53,774	27,560
預期信用減損損失	688	3,745
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	15,602	1,099
利息費用	36,088	19,396
利息收入	(9,169)	(14,963)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,110)	(23,627)
處分投資利益	(2,979)	(245)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	510	(109)
其他	17,353	(12)
收益費損項目合計	390,319	192,638
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	463,992	(1,114,250)
應收票據減少	528	4,291
應收帳款(增加)減少	186,383	(195,782)
其他應收款(增加)減少	48,256	(4,667)
存貨(增加)減少	113,270	(56,809)
預付款項減少	75,025	18,131
其他金融資產增加	(136,610)	(46,770)
應付票據減少	(2,088)	(1,730)
應付帳款增加(減少)	(142,849)	74,001
其他應付款增加(減少)	(24,242)	321,871
其他流動負債增加	20,644	72,130
淨確定福利負債增加(減少)	(10)	6
其他非流動負債增加	24,206	16,853
調整項目合計	1,016,824	(720,087)
營運產生之現金流入	1,654,772	181,295
收取之利息	7,666	13,110
支付之利息	(21,927)	(6,363)
支付之所得稅	(198,376)	(211,156)
營業活動之淨現金流入(出)	1,442,135	(23,114)
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(221,898)	(103,881)
處分不動產、廠房及設備	9,531	28,896
其他金融資產(增加)減少	402	(1,022)
取得無形資產	(12,793)	(225,496)
取得子公司之淨現金流出	(1,114,605)	-
其他非流動資產增加	(127,572)	(51,093)
預付設備款增加	(185,949)	(160,242)
投資活動之淨現金流出	(1,652,884)	(512,838)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(232,721)	72,386
發行可轉換公司債	-	1,001,000
償還可轉換公司債	(1,200,000)	-
舉借長期借款	1,960,000	-
償還長期借款	(245,000)	-
存入保證金增加	18	-
存入保證金減少	-	(127)
租賃本金償還	(53,756)	-
員工執行認股權	-	349
庫藏股票買回成本	(38,477)	-
非控制權益淨變動	(257,272)	(232,956)
籌資活動之淨現金流入(出)	(67,208)	840,652
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,107	(25,272)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(264,850)	279,428
期初現金及約當現金餘額	2,695,571	2,570,350
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,430,721	2,849,778

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭



會計主管：王永康





**僅經核閱，未依一般公認審計準則查核**  
**台灣半導體股份有限公司及子公司**  
**合併財務報告附註**  
**民國一〇八年及一〇七年第二季**  
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

**一、公司沿革**

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器及條碼印表機之製造及買賣業務。

**二、通過財務報告之日期及程序**

本合併財務報告已於民國一〇八年八月十二日經董事會通過發布。

**三、新發布及修訂準則及解釋之適用**

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇八年起全面採用經金融監督管理委員會(以下稱金管會)認可並於民國一〇八年生效之國際財務報導準則編製合併財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

<b>新發布／修正／修訂準則及解釋</b>	<b>國際會計準則 理事會發布 之生效日</b>
國際財務報導準則第16號「租賃」	2019年1月1日
國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」	2019年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	2019年1月1日
國際會計準則第19號之修正「計畫修正、縮減或清償」	2019年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	2019年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	2019年1月1日

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對合併財務報告造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

### 1. 國際財務報導準則第16號「租賃」

國際財務報導準則第16號「租賃」(以下稱國際財務報導準則第16號)取代現行國際會計準則第17號「租賃」(以下稱國際會計準則第17號)、國際財務報導解釋第4號「決定一項安排是否包含租賃」(以下稱國際財務報導解釋第4號)、解釋公告第15號「營業租賃：誘因」及解釋公告第27號「評估涉及租賃之法律形式之交易實質」。

合併公司採修正式追溯法過渡至國際財務報導準則第16號，將初次適用之累積影響數調整民國一〇八年一月一日之保留盈餘，相關會計政策變動之性質及影響說明如下：

#### (1) 租賃定義

合併公司先前係依據國際財務報導解釋第4號於合約開始日判斷一項協議是否屬或包含租賃。變更會計政策後則係以國際財務報導準則第16號之租賃定義評估合約是否屬或包含租賃，會計政策詳附註四(三)。

過渡至國際財務報導準則第16號時，合併公司選擇採用權宜作法豁免評估初次適用日前之交易是否為租賃，亦即，將先前已辨識為租賃之合約直接適用國際財務報導準則第16號之規定。先前已依據國際會計準則第17號及國際財務報導解釋第4號辨識非屬租賃之合約則不再重新評估是否為租賃。因此，國際財務報導準則第16號所規定之租賃定義僅適用於初次適用日及之後所簽訂或變更之合約。

#### (2) 承租人

合併公司為承租人之交易，先前係依據租賃合約是否已移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬評估其分類。於國際財務報導準則第16號下，則針對租賃合約於資產負債表上認列使用權資產及租賃負債。

合併公司選擇將承租辦公設備等適用短期租賃之認列豁免，以及將承租運輸設備適用低價值標的資產租賃之認列豁免。

##### A. 先前於國際會計準則第17號下分類為營業租賃之合約

過渡時，租賃負債係以剩餘租賃給付現值衡量，並使用初次適用日合併公司增額借款利率折現。使用權資產則以下列金額之一衡量：

- a. 該使用權資產之帳面金額，如同自開始日已適用國際財務報導準則第16號，但使用初次適用日之承租人增額借款利率折現。合併公司適用此方式於其大型不動產租賃；或
- b. 租賃負債之金額，調整與該租賃有關之所有預付或應付之租賃給付金額。合併公司適用此方式於前述以外之其他所有租賃。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

此外，合併公司採用以下權宜作法過渡至國際財務報導準則第16號：

- a. 針對具有類似特性之租賃組合採用單一折現率。
- b. 依其於初次適用日前刻依據國際會計準則第37號「負債準備、或有負債及或有資產」有關虧損性合約之評估結果，作為對使用權資產減損評估之替代方法。
- c. 針對租賃期間於初次適用日後12個月內結束之租賃，適用豁免而不認列使用權資產及租賃負債。
- d. 不將原始直接成本計入初次適用日之使用權資產衡量中。
- e. 於租賃合約包含租賃延長或終止選擇權下，決定租賃期間時，採用後見之明。

### B. 先前分類為融資租賃之合約

針對先前於國際會計準則第17號下分類為融資租賃之合約，使用權資產及租賃負債於初次適用日之帳面金額，即為該日前刻依據國際會計準則第17號所衡量租賃資產及租賃負債之金額。

### (3) 出租人

除轉租外，合併公司無須針對其為出租人之交易於過渡至國際財務報導準則第16號時進行任何調整，而係自初次適用日起適用國際財務報導準則第16號處理其出租交易。

於國際財務報導準則第16號下，應基於使用權資產而非標的資產評估轉租之分類。過渡時，合併公司針對先前適用國際會計準則第17號下分類為營業租賃之轉租重新評估其分類後，認為該轉租於國際財務報導準則第16號下應分類為融資租賃。

### (4) 對財務報告之影響

過渡至國際財務報導準則第16號時，合併公司於初次適用日認列使用權資產及租賃負債之金額分別為192,981千元及196,405千元，差額分別認列於保留盈餘1,248千元及非控制權益2,176千元，並將長期預付租金10,169千元轉列使用權資產。租賃負債係以合併公司初次適用日之增額借款利率將租賃給付折現，所使用之利率其加權平均數為0.69%~6.50%。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

初次適用日之前一年度揭露之營業租賃承諾金額與初次適用日認列之租賃負債金額調節如下：

	<b>108.1.1</b>
107.12.31 合併財務報告揭露之營業租賃承諾金額	\$ 218,589
認列豁免：	
短期租賃	(6,020)
低價值標的資產租賃	(484)
	<b>\$ 212,085</b>
以108.1.1增額借款利率折現後之金額	\$ 197,468
合併沖銷數	(1,063)
於108.1.1認列之租賃負債金額	<b>\$ 196,405</b>

### (二) 尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇八年七月二十九日金管證審字第1080323028號令，公開發行以上公司應自民國一〇九年起全面採用經金管會認可並於民國一〇九年生效之國際財務報導準則。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大之定義」	2020年1月1日

合併公司評估適用上述新認可之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大變動。

### (三) 金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會（以下稱理事會）已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋。

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### 四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

#### (一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一〇七年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

#### (二) 合併基礎

1. 列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			108.6.30	107.12.31	107.6.30	
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %	註1
本公司	鼎翰科技	條碼印表機之製造及買賣業務	36.44 %	37.48 %	36.44 %	
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %	註1
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %	註1
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %	註1
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %	註1
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註1

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			108.6.30	107.12.31	107.6.30	
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
鼎翰科技	鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
鼎翰科技及TSCAA	Printronix Auto ID Technology Inc. (PTNX US)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	- %	- %	
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	條碼印表機及其零件之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
TSC HK	深圳鼎貫科技有限公司(深圳鼎貫)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	100.00 %	- %	- %	

註1：係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

(三)租賃(民國一〇八年一月一日開始適用)

### 1.租賃之判斷

合併公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。為評估合約是否係屬租賃，合併公司針對以下項目評估：

- (1)該合約涉及使用一項已辨認資產，該已辨認資產係於合約中被明確指定或藉由於可供使用之時被隱含指定，其實體可區分或可代表實質所有產能。若供應者具有可替換該資產之實質性權利，則該資產並非已辨認資產；且
- (2)於整個使用期間具有取得來自使用已辨認資產之幾乎所有經濟效益之權利；且
- (3)於符合下列情況之一時，取得主導已辨認資產之使用之權利：
  - 客戶在整個使用期間具有主導已辨認資產之使用方式及使用目的之權利。
  - 有關該資產之使用方式及使用目的之攸關決策係預先決定，且：
    - 客戶在整個使用期間具有操作該資產之權利，且供應者並無改變該等操作指示之權利；或

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 客戶設計該資產之方式已預先決定其整個使用期間之使用方式及使用目的。

於租賃成立日或重評估合約是否包含租賃時，合併公司係以相對單獨價格為基礎將合約中之對價分攤至個別租賃組成部份。惟，於承租土地及建物時，合併公司選擇不區分非租賃組成部分而將租賃組成部分及非租賃組成部分視為單一租賃組成部分處理。

### 2. 承租人

合併公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，合併公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用合併公司之增額借款利率。一般而言，合併公司係採用其增額借款利率為折現率。

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1) 固定給付，包括實質固定給付；
- (2) 取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3) 預期支付之殘值保證金額；及
- (4) 於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1) 用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2) 預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3) 標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4) 對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5) 租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

合併公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對運輸設備及辦公設備等租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，合併公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

### (四)員工福利

期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

### (五)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

期中期間法定所得稅率變動時，其對遞延所得稅之影響數係一次認列於該稅率變動之期中報導期間。

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

## 五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費損之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一〇七年度合併財務報告一致。



台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一〇七年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
現金及零用金	\$ 591	483	751
支票及活期存款	1,697,448	2,163,698	2,499,940
定期存款	<u>732,682</u>	<u>531,390</u>	<u>349,087</u>
	<u>\$ 2,430,721</u>	<u>2,695,571</u>	<u>2,849,778</u>

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(廿五)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
受益憑證	\$ 60,396	531,960	1,141,434
遠期外匯合約	683	3,221	4,158
換匯交易	<u>2,253</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 63,332</u>	<u>535,181</u>	<u>1,145,592</u>
其他金融資產：			
結構性定期存款	<u>\$ 226,050</u>	<u>89,440</u>	<u>183,720</u>
非 流 動：			
透過損益按公允價值衡量之			
金融資產：			
可轉換公司債贖賣回權(附			
註六(十三))			<u>\$ 3,613</u>
其他金融資產：			
存出保證金	<u>\$ 67,602</u>	<u>66,371</u>	<u>8,485</u>
流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
遠期外匯合約	\$ 6,061	576	12,405
透過損益按公允價值衡量之金			
融負債：			
可轉換公司債贖賣回			
權(附註六(十三))	<u>2,336</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 8,397</u>	<u>576</u>	<u>12,405</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

非流動：	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債：			
可轉換公司債贖賣回權(附註六(十三))	\$ -	3,055	-

合併公司已於附註六(廿五)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

2.從事衍生金融工具係因以規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之衍生工具明細如下：

<u>108.6.30</u>					
	<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	8,000 /CNY	54,080	美元兌人民幣	108.07~108.10
賣出/買入遠期外匯	EUR	200 /USD	228	歐元兌美元	108.07
賣出/買入遠期外匯	EUR	4,000 /NTD	140,766	歐元兌台幣	108.07~108.09
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 /USD	2,251	歐元兌美元	108.08.15
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 /NTD	186,853	美元兌台幣	108.07
賣出/買入遠期外匯	CNY	3,500 /NTD	15,870	人民幣兌台幣	108.07.10
換匯交易	USD	7,500 /NTD	235,110	美元兌台幣	108.07.15
<u>107.12.31</u>					
	<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	9,000 /CNY	62,413	美元兌人民幣	108.01~108.04
賣出/買入遠期外匯	EUR	700 /USD	814	歐元兌美元	108.01~108.03
賣出/買入遠期外匯	EUR	800 /NTD	28,226	歐元兌台幣	108.01~108.02
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 /NTD	70,606	歐元兌台幣	108.2.22
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 /NTD	122,788	美元兌台幣	108.01
賣出/買入遠期外匯	EUR	2,000 /USD	2,286	歐元兌美元	108.01.25
<u>107.6.30</u>					
	<u>合約金額</u>		<u>幣別</u>		<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	11,400 /CNY	73,062	美元兌人民幣	107.07~107.10
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,800 /USD	2,241	歐元兌美元	107.07~107.11
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,200 /USD	1,392	歐元兌美元	107.07.24

(三)應收票據及應收帳款

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
應收票據	\$ 840	1,368	58,510
應收帳款	2,264,612	2,204,423	2,169,262
減：備抵損失	(31,608)	(26,748)	(32,902)
	<u>\$ 2,233,844</u>	<u>2,179,043</u>	<u>2,194,870</u>

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	<b>108.6.30</b>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,097,679	1%	12,208
逾期1~90天	93,105	2%	1,862
逾期91~180天	13,347	3%	400
逾期181~270天	814	5%	41
逾期271~365天	342	10%	34
逾期365天以上	<u>5,269</u>	100%	<u>5,269</u>
	<u><b>\$ 1,210,556</b></u>		<u><b>19,814</b></u>
		<b>107.12.31</b>	
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,323,269	1%	12,628
逾期1~90天	96,884	2%	1,938
逾期91~180天	1,444	3%	43
逾期365天以上	<u>5,390</u>	100%	<u>5,390</u>
	<u><b>\$ 1,426,987</b></u>		<u><b>19,999</b></u>
		<b>107.6.30</b>	
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,457,606	1%	14,940
逾期1~90天	25,351	2%	507
逾期91~180天	1,241	3%	37
逾期181~365天	28	10%	2
逾期365天以上	<u>5,500</u>	100%	<u>5,500</u>
	<u><b>\$ 1,489,726</b></u>		<u><b>20,986</b></u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	108.6.30		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 783,409	1%	6,578
逾期1~90天	262,963	1%	2,630
逾期91~180天	4,435	3%	133
逾期181~270天	1,356	5%	68
逾期271~365天	387	10%	39
逾期365天以上	2,346	100%	2,346
	<u>\$ 1,054,896</u>		<u>11,794</u>

	107.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 608,170	1%	2,329
逾期1~90天	162,532	1%	1,625
逾期91~180天	4,591	3%	138
逾期181~270天	385	5%	19
逾期271~365天	542	10%	54
逾期365天以上	2,584	100%	2,584
	<u>\$ 778,804</u>		<u>6,749</u>

	107.6.30		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 598,306	1%	6,436
逾期1~90天	115,924	1%	1,159
逾期91~180天	18,649	3%	559
逾期181~270天	1,446	5%	72
逾期271~365天	35	10%	4
逾期365天以上	3,686	100%	3,686
	<u>\$ 738,046</u>		<u>11,916</u>

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	108年1月至6月	107年1月至6月
期初餘額	\$ 26,748	29,376
本期認列	688	3,745
企業合併取得	4,740	-
外幣換算損益	(568)	(219)
期末餘額	\$ 31,608	32,902

合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

### (四) 存貨

	108.6.30	107.12.31	107.6.30
製成品	\$ 1,125,431	953,215	798,478
減：備抵損失	(68,456)	(42,569)	(36,908)
	1,056,975	910,646	761,570
半成品及在製品	366,619	311,560	379,680
減：備抵損失	(28,646)	(25,200)	(23,464)
	337,973	286,360	356,216
原物料	410,023	451,735	492,912
減：備抵損失	(12,996)	(10,711)	(7,806)
	397,027	441,024	485,106
在途存貨	55,854	70,474	85,112
	\$ 1,847,829	1,708,504	1,688,004

合併公司民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為1,814,139千元、1,574,871千元、3,448,537千元及3,014,723千元。民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為2,007千元、7,699千元、26,260千元及10,149千元。

截至民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日止，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

### (五) 具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之國家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		108.6.30	107.12.31	107.6.30
鼎翰科技	台灣	63.56 %	63.56 %	63.56 %

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

彙總性財務資訊：

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
流動資產	\$ 3,085,058	2,798,232	2,944,786
非流動資產	3,920,797	2,818,097	3,212,324
流動負債	(1,936,237)	(2,591,042)	(3,065,035)
非流動負債	(2,278,157)	(224,800)	(248,645)
淨資產	<u>\$ 2,791,461</u>	<u>2,800,487</u>	<u>2,843,430</u>
非控制權益期末帳面金額	<u>\$ 1,660,465</u>	<u>1,672,196</u>	<u>1,439,552</u>

  

	<u>108年4月至6月</u>	<u>107年4月至6月</u>	<u>108年1月至6月</u>	<u>107年1月至6月</u>
營業收入	\$ <u>1,497,343</u>	<u>1,020,365</u>	<u>2,788,285</u>	<u>1,936,039</u>
本期淨利	\$ 205,417	193,153	370,981	328,316
其他綜合損益	(63,231)	120,229	3,820	226,611
綜合損益總額	<u>\$ 142,186</u>	<u>313,382</u>	<u>374,801</u>	<u>554,927</u>
歸屬於非控制權益 之本期淨利	<u>\$ 130,562</u>	<u>122,769</u>	<u>235,795</u>	<u>208,678</u>
歸屬於非控制權益 之綜合損益總額	<u>\$ 137,112</u>	<u>145,144</u>	<u>247,717</u>	<u>225,639</u>
營業活動現金流量			526,481	434,821
投資活動現金流量			(1,190,421)	(20,526)
籌資活動現金流量			475,675	(3,780)
匯率變動對現金及 約當現金之影響			(2,384)	1,735
現金及約當現金淨 增加(減少)數			<u>(190,649)</u>	<u>412,250</u>

### (六)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本、折舊及減損損失變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 及 其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
成本或認定成本：				
民國108年1月1日餘額	\$ 861,426	1,351,901	4,485,091	6,698,418
增 添	-	8,936	212,962	221,898
處 分	-	-	(10,058)	(10,058)
報 廢	-	-	(13,870)	(13,870)
其 他	-	2,607	77,793	80,400
透過企業合併取得(附註六(廿四))	-	-	338,019	338,019
匯率變動影響數	-	5,033	35,199	40,232
民國108年6月30日餘額	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,368,477</u>	<u>5,125,136</u>	<u>7,355,039</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 及 其 他 設 備	總 計
民國107年1月1日餘額	\$ 861,426	1,438,384	4,171,990	6,471,800
增 添	-	-	104,376	104,376
處 分	-	-	(183,831)	(183,831)
報 廢	-	-	(26,242)	(26,242)
其 他	-	-	33,931	33,931
匯率變動影響數	-	3,982	14,811	18,793
民國107年6月30日餘額	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,442,366</u>	<u>4,115,035</u>	<u>6,418,827</u>
累計折舊：				
民國108年1月1日餘額	\$ -	394,341	2,925,650	3,319,991
本年度折舊	-	18,114	213,829	231,943
減損損失	-	-	510	510
處 分	-	-	(2,938)	(2,938)
報 廢	-	-	(13,775)	(13,775)
匯率變動影響數	-	1,263	17,576	18,839
民國108年6月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>413,718</u>	<u>3,140,852</u>	<u>3,554,570</u>
民國107年1月1日餘額	\$ -	378,910	2,914,429	3,293,339
本期折舊	-	19,115	160,679	179,794
減損迴轉利益	-	-	(109)	(109)
處 分	-	-	(182,021)	(182,021)
報 廢	-	-	(23,032)	(23,032)
匯率變動影響數	-	644	9,154	9,798
民國107年6月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>398,669</u>	<u>2,879,100</u>	<u>3,277,769</u>
帳面金額：				
民國108年1月1日	<u>\$ 861,426</u>	<u>957,560</u>	<u>1,559,441</u>	<u>3,378,427</u>
民國108年6月30日	<u>\$ 861,426</u>	<u>954,759</u>	<u>1,984,284</u>	<u>3,800,469</u>
民國107年1月1日	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,059,474</u>	<u>1,257,561</u>	<u>3,178,461</u>
民國107年6月30日	<u>\$ 861,426</u>	<u>1,043,697</u>	<u>1,235,935</u>	<u>3,141,058</u>

截至民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日止均未有提供作質押之情形。

(七)使用權資產

合併公司承租土地使用權、房屋及建築及運輸設備等之成本、折舊及減損損失，其變動明細如下：

	土地使用權	房屋及建築	運輸設備	總 計
帳面金額：				
民國108年1月1日	<u>\$ 10,169</u>	<u>189,126</u>	<u>3,855</u>	<u>203,150</u>
民國108年6月30日	<u>\$ 10,095</u>	<u>405,449</u>	<u>3,740</u>	<u>419,284</u>

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司於民國一〇七年一月一日至六月三十日以營業租賃承租辦公室及其他設備，請詳附註六(十五)。

### (八)無形資產

合併公司無形資產之成本及攤銷明細如下：

成 本：	<u>專門技術</u>	<u>顧客關係</u>	<u>專利權</u>	<u>電腦軟體</u>	<u>商標權</u>	<u>合 計</u>
民國108年1月1日餘額	\$ 153,690	298,028	50,607	132,827	13,680	648,832
單獨取得	-	-	-	12,793	-	12,793
企業合併取得(附註六(廿四))	-	155,642	-	-	-	155,642
匯率變動影響數	1,587	4,993	-	155	152	6,887
民國108年6月30日餘額	<u>\$ 155,277</u>	<u>458,663</u>	<u>50,607</u>	<u>145,775</u>	<u>13,832</u>	<u>824,154</u>
民國107年1月1日餘額	\$ 149,297	193,440	50,607	42,479	135	435,958
單獨取得	-	-	-	36,241	-	36,241
企業合併取得	-	175,793	-	-	13,462	189,255
匯率變動影響數	3,220	4,147	-	46	-	7,413
民國107年6月30日餘額	<u>\$ 152,517</u>	<u>373,380</u>	<u>50,607</u>	<u>78,766</u>	<u>13,597</u>	<u>668,867</u>
累計攤銷：						
民國108年1月1日餘額	\$ 43,896	89,335	18,977	42,214	3,521	197,943
本期攤銷	8,348	24,884	3,163	13,971	3,408	53,774
匯率變動影響數	499	1,127	-	55	55	1,736
民國108年6月30日餘額	<u>\$ 52,743</u>	<u>115,346</u>	<u>22,140</u>	<u>56,240</u>	<u>6,984</u>	<u>253,453</u>
民國107年1月1日餘額	\$ 26,445	52,966	12,651	30,078	135	122,275
本期攤銷	8,020	13,686	3,163	2,691	-	27,560
匯率變動影響數	843	1,702	-	12	-	2,557
民國107年6月30日餘額	<u>\$ 35,308</u>	<u>68,354</u>	<u>15,814</u>	<u>32,781</u>	<u>135</u>	<u>152,392</u>
帳面金額：						
民國108年1月1日	<u>\$ 109,794</u>	<u>208,693</u>	<u>31,630</u>	<u>90,613</u>	<u>10,159</u>	<u>450,889</u>
民國108年6月30日	<u>\$ 102,534</u>	<u>343,317</u>	<u>28,467</u>	<u>89,535</u>	<u>6,848</u>	<u>570,701</u>
民國107年1月1日	<u>\$ 122,852</u>	<u>140,474</u>	<u>37,956</u>	<u>12,401</u>	<u>-</u>	<u>313,683</u>
民國107年6月30日	<u>\$ 117,209</u>	<u>305,026</u>	<u>34,793</u>	<u>45,985</u>	<u>13,462</u>	<u>516,475</u>

### (九)商 譽

成 本	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
期初餘額	\$ 939,173	833,905	833,905
企業合併取得(附註六(廿四))	197,707	78,021	-
匯率變動影響數	12,639	27,247	19,615
期末餘額	<u>\$ 1,149,519</u>	<u>939,173</u>	<u>853,520</u>

鼎翰科技於民國一〇八年一月三十一日收購DLS，產生商譽美金6,433千元（折合新台幣197,707千元），主要係來自預期取得DLS之市場及競爭優勢，進而帶動美國地區營業收入成長所帶來之效益。



台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十)其他非流動資產

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
預付設備款	\$ 1,102,640	916,691	255,889
其他	192,063	139,800	148,702
	<u>\$ 1,294,703</u>	<u>1,056,491</u>	<u>404,591</u>

(十一)短期借款

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
信用借款	\$ 280,000	500,000	450,382
進口貸款	677,633	690,354	335,060
	<u>\$ 957,633</u>	<u>1,190,354</u>	<u>785,442</u>
利率區間(%)	<u>0.46%~ 3.13%</u>	<u>0.45%~ 3.79%</u>	<u>0.55%~ 2.90%</u>

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿五)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

(十二)長期借款

	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
無擔保借款	\$ <u>1,715,000</u>	-	-
利率區間(%)	<u>1.20%~1.25%</u>	-	-

鼎翰科技為償還於民國一〇七年十二月到期之可轉換公司債及收購DLS之營運資產，遂於民國一〇八年一月與銀行簽訂中長期借款合同，共計新台幣1,960,000千元，並徵提反向承諾不得將鼎翰科技新店辦公室及宜蘭利澤廠設定擔保予銀行外之第三人。其中與中國信託商業銀行額外約定，有關鼎翰科技年度及半年度合併財務報告之財務比率承諾如下：

- 1.流動比率不得低於110%；負債／有形淨值比率不得高於220%；
- 2.有形淨值應維持在新台幣12億元以上。
- 3.償債準備比率不得低於1倍。

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(廿五)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註九。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十三)應付公司債

	108.6.30		
	本公司	鼎翰科技	合計
國內無擔保可轉換公司債總金額	\$ 1,000,000	-	1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(22,588)	-	(22,588)
減：累積轉換金額	(96,800)	-	(96,800)
一年內到期部份	(880,612)	-	(880,612)
	<u>\$ -</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	107.12.31		
	本公司	鼎翰科技	合計
國內無擔保可轉換公司債	\$ 1,000,000	-	1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(29,365)	-	(29,365)
減：累積轉換金額	(96,800)	-	(96,800)
	<u>\$ 873,835</u>	<u>-</u>	<u>873,835</u>
	107.6.30		
	本公司	鼎翰科技	合計
國內無擔保可轉換公司債總金額	\$ 1,000,000	-	1,000,000
應付公司債折價及發行成本	(38,250)	-	(38,250)
國內無擔保可轉換公司債	-	1,191,886	1,191,886
減：累積轉換金額	(44,100)	-	(44,100)
一年內到期部份	-	(1,191,886)	(1,191,886)
	<u>\$ 917,650</u>	<u>-</u>	<u>917,650</u>

1. 合併公司民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日認列公司債折價攤銷利息費用分別為3,388千元、7,788千元、6,777千元及13,060千元。

2. 本公司發行之第五次國內無擔保可轉換公司債說明如下：

本公司於民國一〇七年三月二日發行第五次無擔保可轉換公司債總額為新台幣1,000,000千元，發行期間3年，依票面金額之100.1%發行，票面利率為零。

依據轉換辦法，轉換價格係依據基準日(不含)前一、三及五個營業日，本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以102%為計算依據。發行日之轉換價格為每股63元。遇有本公司已發行之普通股股份增加時，本公司應依規定調整本轉換公司債之轉換價格。即自民國一〇八年七月三十一日起調整轉換價格為每股57.4元。債權人於本轉換公司債發行之日後屆滿三個月之翌日起至到期日止，除依法暫停過戶期間外，得向本公司請求轉換為本公司普通股股票。本轉換公司債發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若本公司普通股

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十時，本公司得按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。本轉換公司債以發行滿二年為債權人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日，要求本公司以債券面額之101.0025%(滿二年之實質年收益率為0.5%)將其所持有之本轉換公司債贖回，本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換公司債。

本公司發行無擔保可轉換公司債，依規定於發行時將其認股權與負債分離，並依原始認列金額比例分攤發行成本至負債及權益組成要素，相關資訊如下：

轉換公司債發行總金額(扣除發行成本5,334千元)	\$ 995,666
發行時公司債公允價值	(954,984)
發行時嵌入式非權益衍生商品(金融負債)	<u>(1,194)</u>
權益組成項目－認股權	<u>\$ 39,488</u>

民國一〇八年及一〇七年六月三十日嵌入式非權益衍生商品以評價方式重新評估其公允價值分別為負債2,336千元及資產3,613千元，分別列於透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動及透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動項下。民國一〇八年一月一日至六月三十日及一〇七年三月二日至六月三十日因其公允價值變動而認列之金融資產/負債評價利益分別為719千元及4,973千元。

3. 鼎翰科技於民國一〇四年十二月三十一日發行票面利率為零之國內第一次無擔保轉換公司債，並於同日在櫃檯買賣中心掛牌買賣，本金金額共計1,200,000千元，每張票面金額100千元，依票面金額之100.2%發行，發行期間為3年，轉換期間為民國一〇五年二月一日至一〇七年十二月三十一日止。發行時之轉換價格為每股342.8元，此後轉換價格依反稀釋條款辦法所訂之公式調整。

該轉換公司債自發行滿一個月後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若鼎翰科技普通股股票在集中交易市場之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時或本轉換債流通在外餘額低於原發行總額之10%時，得按債券面額以現金收回該轉換公司債。

該轉換公司債包括資產、負債及權益組成部分，權益組成部分於鼎翰科技權益項下以資本公積－認股權表達。負債組成部分原始認列之有效利率為1.36%。

	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
發行價款(減除交易成本5,280千元)	\$ 1,197,120	1,197,120
權益組成部分	(46,603)	(46,603)
資產組成部分	719	719
遞延所得稅資產	<u>898</u>	<u>898</u>
發行日負債組成部分	1,152,134	1,152,134
以有效利率1.36%計算之利息	47,866	39,752
到期轉列其他應付款	<u>(1,200,000)</u>	<u>-</u>
負債組成部份	<u>\$ -</u>	<u>1,191,886</u>

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

鼎翰科技國內第一次無擔保轉換公司債最後轉換日為民國一〇七年十二月二十八日，業已於民國一〇八年一月十一日償還債券本金1,200,000千元。

### (十四)租賃負債

合併公司租賃負債如下：

	108.6.30		
	未來最低 租金給付	利 息	最低租金 給付現值
一年內	\$ 102,839	13,555	89,284
一年至五年	316,702	29,327	287,375
五年以上	31,703	561	31,142
	<b>\$ 451,244</b>	<b>43,443</b>	<b>407,801</b>
流動	<b>\$ 102,839</b>	<b>13,555</b>	<b>89,284</b>
非流動	<b>\$ 348,405</b>	<b>29,888</b>	<b>318,517</b>

合併公司於民國一〇八年一月一日至六月三十日間均未重大發行、再買回或償還租賃負債。

### (十五)租 賃

合併公司於民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日間，無重大新增之營業租賃合約，相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

### (十六)員工福利

#### 1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

合併公司列報為費用之明細如下：

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
營業成本	\$ 226	235	451	464
推銷費用	63	75	127	149
管理費用	63	64	126	136
研究發展費用	55	61	110	123
	<b>\$ 407</b>	<b>435</b>	<b>814</b>	<b>872</b>

#### 2.確定提撥計畫

合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為10,737千元、8,936千元、22,996千元及17,643千元，已提撥至勞工保險局。

3. 海外子公司則依當地法律適用確定提撥退休辦法，民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日認列之退休金費用各為12,040千元、14,869千元、26,223千元及28,799千元。

### (十七)所得稅

總統府於民國一〇七年二月七日頒布所得稅法修正案將營利事業所得稅率自民國一〇七年度起由現行17%調高至20%。此外民國一〇七年度未分配盈餘所適用之稅率將由10%調降為5%。

1. 合併公司所得稅費用如下：

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
當期所得稅費用				
當期產生	\$ 45,468	92,835	162,448	181,377
未分配盈餘加徵稅額	9,951	20,114	9,951	20,114
調整前期之當期所得稅	(1)	1,426	(1)	1,426
	<u>55,418</u>	<u>114,375</u>	<u>172,398</u>	<u>202,917</u>
遞延所得稅費用				
暫時性差異之發生	16,593	13,567	(38,768)	35,680
所得稅稅率變動	-	12,545	-	32,696
所得稅費用	<u>\$ 72,011</u>	<u>140,487</u>	<u>133,630</u>	<u>271,293</u>

2. 合併公司認列於其他綜合損益之下的所得稅費用明細如下：

	108年4月至6月	108年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
後續可能重分類至損益之項目：				
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ <u>2,576</u>	<u>8,801</u>	<u>4,689</u>	<u>1,130</u>

3. 合併公司民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日並無認列於權益之所得稅費用。

4. 截至民國一〇八年六月三十日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，分別業經稅捐稽徵機關核定至民國一〇六年度及一〇五年度。

5. 本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」A39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (十八) 權益

#### 1. 股本

本公司發行員工認股權證，民國一〇七年一月一日至六月三十日認股權人申請行使認股權計31.00單位，發行普通股計31千股，每股面額10元，其行使價格超過普通股之溢價為39千元，列於資本公積－員工認股權發行溢價項下，業已辦妥變更登記。

本公司民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日額定股本皆為3,600,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本分別為2,427,129千元、2,427,129千元及2,411,753千元，每股面額均為10元。

#### 2. 資本公積

	108.6.30	107.12.31	107.6.30
股票發行溢價	\$ 407,294	407,294	407,294
可轉換公司債轉換溢價	490,769	490,769	446,622
庫藏股票交易	132,627	98,157	98,157
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	17,020	17,020	17,020
員工認股權(附註六(十九))	1,543	1,543	1,543
可轉換公司債認股權(附註六(十三))	35,665	35,665	37,747
採權益法認列關聯企業變動數	47,040	29,687	29,687
	\$ 1,156,336	1,104,513	1,062,448

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

#### 3. 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。法定盈餘公積依法通常僅供彌補虧損之用，不得使用之，公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

#### 4. 特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,150千元，依金管會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一〇八年及一〇七年六月三十日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,150千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

### 5. 盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一〇八年六月十四日及一〇七年六月十五日經股東常會決議民國一〇七年度及一〇六年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	107年度		106年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 3.0000	<u>723,339</u>	2.9814	<u>723,526</u>

### 6. 庫藏股票

本公司依證券交易法第二十八條之二規定，為轉讓股份予員工，截至民國一〇八年六月三十日買回庫藏股計1,600千股，買回成本為85,482千元。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

依證券交易法之規定，公司買回庫藏股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十；收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股份溢價及已實現資本公積之金額；為轉讓股份予員工而買回之股份，應於買回之日起三年內將其轉讓，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份予以註銷。以民國一〇八年六月三十日為計算基準，本公司可買回股數最高上限為22,671千股，收買股數最高限額為3,098,141千元。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，並不得享有股東權益。

另，截至民國一〇八年及一〇七年六月三十日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股皆為11,490千股，買回成本皆為344,560千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一〇八年度及一〇七年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為34,470千元及34,257千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

### 7.其他權益

	國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額
民國108年1月1日	\$ (306,433)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>47,137</u>
民國108年6月30日餘額	<u>\$ (259,296)</u>
民國107年1月1日	\$ (240,031)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	<u>20,392</u>
民國107年6月30日餘額	<u>\$ (219,639)</u>

### (十九)股份基礎給付

合併公司一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

### (二十)客戶合約之收入

#### 1.收入之細分

主要地區市場：	108年4月至6月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
亞 洲	\$ 676,495	488,802	1,165,297
美 洲	184,403	708,434	892,837
歐 洲	310,403	300,088	610,491
其 他	<u>3,899</u>	<u>-</u>	<u>3,899</u>
	<u>\$ 1,175,200</u>	<u>1,497,324</u>	<u>2,672,524</u>



台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		108年4月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要產品線：				
	整流器	\$ 1,175,200	-	1,175,200
	條碼列印機	-	1,497,324	1,497,324
		<u>\$ 1,175,200</u>	<u>1,497,324</u>	<u>2,672,524</u>
		107年4月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
	亞 洲	\$ 831,633	489,920	1,321,553
	美 洲	165,455	218,841	384,296
	歐 洲	440,065	311,558	751,623
		<u>\$ 1,437,153</u>	<u>1,020,319</u>	<u>2,457,472</u>
主要產品線：				
	整流器	\$ 1,437,153	-	1,437,153
	條碼列印機	-	1,020,319	1,020,319
		<u>\$ 1,437,153</u>	<u>1,020,319</u>	<u>2,457,472</u>
		108年1月至6月		
		整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：				
	亞 洲	\$ 1,350,412	898,876	2,249,288
	美 洲	336,922	1,274,157	1,611,079
	歐 洲	668,640	615,233	1,283,873
	其 他	3,899	-	3,899
		<u>\$ 2,359,873</u>	<u>2,788,266</u>	<u>5,148,139</u>
主要產品線：				
	整流器	\$ 2,359,873	-	2,359,873
	條碼列印機	-	2,788,266	2,788,266
		<u>\$ 2,359,873</u>	<u>2,788,266</u>	<u>5,148,139</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	107年1月至6月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 1,598,421	863,368	2,461,789
美 洲	304,806	410,925	715,731
歐 洲	853,516	661,621	1,515,137
其 他	9,376	-	9,376
	<u>\$ 2,766,119</u>	<u>1,935,914</u>	<u>4,702,033</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 2,766,119	-	2,766,119
條碼列印機	-	1,935,914	1,935,914
	<u>\$ 2,766,119</u>	<u>1,935,914</u>	<u>4,702,033</u>

2.合約餘額

	<u>108.6.30</u>	<u>107.6.30</u>
應收票據及應收帳款	\$ 2,265,452	2,227,772
減：備抵損失	(31,608)	(32,902)
合 計	<u>\$ 2,233,844</u>	<u>2,194,870</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(廿一)營業外收益及費損

1.其他收入

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
利息收入	\$ 4,579	8,975	9,169	14,963
出售選擇權權利金 收入	-	-	382	-
應付款項逾期轉列 收入	-	16	-	13,562
其 他	8,049	4,715	19,093	10,102
	<u>\$ 12,628</u>	<u>13,706</u>	<u>28,644</u>	<u>38,627</u>

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### 2.其他利益及損失

	<u>108年4月至6月</u>	<u>107年4月至6月</u>	<u>108年1月至6月</u>	<u>107年1月至6月</u>
外幣兌換利益	\$ 23,333	54,505	34,869	67,433
處分投資利益	820	187	2,979	245
處分不動產、廠房 及設備利益	313	(2,312)	2,110	23,627
透過損益按公允價 值衡量之金融工 具(損)益	(14,427)	(15,669)	(15,602)	(1,099)
不動產、廠房及設 備減損迴轉利益 (損失)	5	49	(510)	109
其他	(6,541)	(1,999)	(8,669)	(3,152)
	<u>\$ 3,503</u>	<u>34,761</u>	<u>15,177</u>	<u>87,163</u>

### 3.財務成本

	<u>108年4月至6月</u>	<u>107年4月至6月</u>	<u>108年1月至6月</u>	<u>107年1月至6月</u>
利息費用	\$ (18,610)	(11,200)	(36,088)	(19,396)
其他財務費用	(461)	(505)	(948)	(992)
	<u>\$ (19,071)</u>	<u>(11,705)</u>	<u>(37,036)</u>	<u>(20,388)</u>

#### (廿二)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日員工酬勞估列金額分別為9,258千元、18,735千元、19,770千元及32,585千元，董事酬勞金估列金額分別為1,550千元、3,120千元、3,302千元及5,430千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司民國一〇七年度及一〇六年度員工酬勞提列金額分別為64,838千元及65,427千元，董事酬勞金提列金額分別為10,806千元及10,904千元，與實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

### (廿三)每股盈餘

#### 1. 基本每股盈餘

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
本期淨利	\$ <u>124,801</u>	<u>195,235</u>	<u>268,523</u>	<u>421,411</u>
加權平均流通在外 股數(千股)	<u>229,623</u>	<u>229,919</u>	<u>229,623</u>	<u>229,792</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.54</u>	<u>0.85</u>	<u>1.17</u>	<u>1.83</u>

#### 2. 稀釋每股盈餘

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
本期淨利	\$ 124,801	195,235	268,523	421,411
轉換公司債利息費 用之稅後影響數	2,710	4,001	5,421	4,001
計算稀釋每股盈餘 之本期淨利	\$ <u>127,511</u>	<u>199,236</u>	<u>273,944</u>	<u>425,412</u>
加權平均流通在外 股數(千股)	229,623	229,919	229,623	229,792
員工認股權	-	13	-	13
員工酬勞	186	217	971	771
轉換公司債轉換之 影響	14,807	15,640	14,807	10,465
用以計算稀釋每股 盈餘之當期流通 在外普通股加權 平均股數(千股)	<u>244,616</u>	<u>245,789</u>	<u>245,401</u>	<u>241,041</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.52</u>	<u>0.81</u>	<u>1.12</u>	<u>1.76</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(廿四)企業合併

1.基於未來營運規劃及策略布局，鼎翰科技於民國一〇八年一月三十一日以美金36,648千元(折合新台幣1,126,369千元)收購DLS之主要業務及營運所需資產。

(1)取得子公司業務

	主要營運活動	收購日	具表決權之 所有權權益/ 收購比例	移轉對價
DLS	印表機耗材及各式標 籤紙之客製化設 計、整合及產銷	108.1.31	100%	\$ <u>1,126,369</u>

(2)收購日取得之資產及承擔之負債公允價值

	<u>DLS</u>
流動資產	
現金及約當現金	\$ 11,764
應收帳款	242,400
存 貨	252,595
預付費用	10,751
非流動資產	
廠房及設備(含未完工程)	339,218
無形資產	155,642
遞延所得稅資產	6,169
存出保證金	1,633
流動負債	
應付帳款	(52,037)
其他應付款	(39,473)
	<u>\$ 928,662</u>

因企業合併所取得可辨認資產及承擔負債之衡量尚未完成，故報導日係以暫定金額認列其公允價值。

(3)因收購產生之商譽

	<u>DLS</u>
移轉對價	\$ 1,126,369
減：所取得可辨認淨資產之公允價值	(928,662)
因收購產生之商譽	<u>\$ 197,707</u>

收購DLS產生之商譽，主要係來自控制溢價。此外，合併所支付之對價係包含預期產生之合併綜效、收入成長、未來市場發展。惟該等效益不符合可辨認無形資產之認列條件，故不單獨認列。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (4)取得子公司之淨現金流出

	DLS
現金支付之對價	\$ 1,126,369
減：取得之現金餘額	(11,764)
	\$ 1,114,605

### (5)企業合併對經營成果之影響

自收購日(民國一〇八年一月三十一日)起，來自被收購公司之經營成果如下：

	DLS
營業收入	\$ 795,227
本期稅前淨利	\$ 610

倘該等企業合併係發生於收購日所屬之會計年度開始日，民國一〇八年四月一日至六月三十日及一月一日至六月三十日鼎翰科技擬制營業收入分別為479,483千元及962,628千元，擬制淨利分別為23,334千元及4,377千元。該等金額無法反映若企業合併於收購當年度開始日完成時，鼎翰科技實際可產生之收入及營運結果，亦不應作為預測未來營運結果之用。

2.TSCA為拓展市場需求於民國一〇七年六月二十五日與安森美半導體公司所屬公司簽署買賣契約收購整流器相關業務，包含存貨及該產品的全球客戶群及Fairchild品牌商標授權等，交易相關價款合美金6,680千元業已支付完成。

自收購日至民國一〇七年十二月三十一日，收購該項業務所貢獻之營業收入及營業淨利分別為85,169千元及30,534千元。若此項收購發生於民國一〇七年一月一日，管理階層估計當期合併公司增加之營業收入及營業淨利將分別達178,084千元及64,155千元。於決定該等金額時，管理階層係假設該收購發生於民國一〇七年一月一日，且假設收購日所產生之暫定公允價值調整係相同。

於收購日所取得之資產與所認列之商譽金額如下：

#### (1)取得之可辨認資產

收購日取得之可辨認資產之公允價值明細如下：

存 貨	\$ 14,652
顧客關係	97,772
商 標 權	13,462
	\$ 125,886

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)商 譽

因收購認列之商譽如下：

移轉對價	\$ 203,907
減：可辨認淨資產之公允價值	<u>(125,886)</u>
因收購產生之商譽	<u>\$ 78,021</u>

商譽主要係來控制溢價，預期將藉由業務之整合以產生合併綜效。

(廿五)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
<b>108年6月30日</b>						
<b>非衍生金融負債</b>						
短期借款	\$ 957,633	960,987	960,987	-	-	-
應付票據及帳款	1,180,926	1,180,926	1,180,926	-	-	-
其他應付款	1,747,189	1,747,189	1,747,189	-	-	-
應付公司債	880,612	1,001,000	1,001,000	-	-	-
租賃負債	407,801	458,029	106,025	160,251	160,050	31,703
長期借款	1,715,000	1,872,549	695,994	588,352	588,203	-
存入保證金	1,628	1,628	1,628	-	-	-
<b>衍生金融負債</b>						
遠期外匯合約	6,061	6,061	6,061	-	-	-
可轉換公司債贖賣回權	2,336	2,336	2,336	-	-	-
	<u>\$ 6,899,186</u>	<u>7,230,705</u>	<u>5,702,146</u>	<u>748,603</u>	<u>748,253</u>	<u>31,703</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
<b>107年12月31日</b>						
<b>非衍生金融負債</b>						
短期借款	\$ 1,190,354	1,193,480	1,193,480	-	-	-
應付票據及帳款	1,277,036	1,277,036	1,277,036	-	-	-
其他應付款	2,243,097	2,243,097	2,243,097	-	-	-
應付公司債	873,835	1,001,000	-	-	1,001,000	-
存入保證金	1,610	1,610	1,610	-	-	-
<b>衍生金融負債</b>						
遠期外匯合約	576	576	576	-	-	-
可轉換公司債贖賣回權	3,055	3,055	3,055	-	-	-
	<u>\$ 5,589,563</u>	<u>5,719,854</u>	<u>4,718,854</u>	<u>-</u>	<u>1,001,000</u>	<u>-</u>
<b>107年6月30日</b>						
<b>非衍生金融負債</b>						
短期借款	\$ 785,442	787,479	787,479	-	-	-
應付票據及應付帳款	1,428,569	1,428,569	1,428,569	-	-	-
其他應付款	1,598,404	1,598,404	1,598,404	-	-	-
一年內到期應付公司債	1,191,886	1,191,886	1,191,886	-	-	-
應付公司債	917,650	1,001,000	-	-	1,001,000	-
存入保證金	1,653	1,653	1,653	-	-	-
<b>衍生金融負債</b>						
遠期外匯合約	12,405	12,405	12,405	-	-	-
	<u>\$ 5,936,009</u>	<u>6,021,396</u>	<u>5,020,396</u>	<u>-</u>	<u>1,001,000</u>	<u>-</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	108.6.30		107.12.31		107.6.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<b>金融資產</b>						
<b>貨幣性項目</b>						
美 金	\$ 31.060	1,914,455	30.715	1,651,205	30.460	1,489,151
歐 元	35.38	618,742	35.20	615,850	35.40	595,538
日 圓	0.2886	267,579	0.2782	269,370	0.2754	412,878
港 幣	3.977	456,138	3.921	565,104	3.881	502,287
人 民 幣	4.521	1,183,839	4.4720	1,196,178	4.593	1,429,945
韓 元	0.0270	1,512	0.0276	2,226	0.0274	1,322
		<u>\$ 4,442,265</u>		<u>4,299,933</u>		<u>4,431,121</u>



台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	108.6.30		107.12.31		107.6.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>衍生商品</u>						
美 金	\$ 31.060	625	30.715	2,746	30.460	-
歐 元	35.38	8	35.20	475	35.40	4,158
人 民 幣	4.5210	50	-	-	-	-
		<u>\$ 683</u>		<u>3,221</u>		<u>4,158</u>
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 31.060	1,013,284	30.715	1,008,996	30.460	885,528
歐 元	35.38	50,839	35.20	104,524	35.40	280,756
日 圓	0.2886	66,858	0.2782	71,588	0.2754	54,028
港 幣	3.977	1,402	3.921	2,111	3.881	2,072
人 民 幣	4.521	380,895	4.4720	396,263	4.593	533,796
韓 元	0.0270	1,518	0.0276	2,187	0.0274	1,318
		<u>\$ 1,514,796</u>		<u>1,585,669</u>		<u>1,757,498</u>
<u>衍生商品</u>						
美 金	\$ 31.060	4,150	30.715	-	30.460	12,213
歐 元	\$ 35.38	1,911	35.20	576	35.40	192
		<u>\$ 6,061</u>		<u>576</u>		<u>12,405</u>

(2) 敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇八年及一〇七年六月三十日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之稅前淨利將分別增加或減少87,662千元及79,961千元；兩期分析係採用相同基礎。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇八年及一〇七年四月一日至六月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日外幣兌換利益（含已實現及未實現）分別為23,333千元、54,505千元、34,869千元及67,433千元。

4. 利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日之稅前淨利將減少或增加26,726千元及7,854千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

### 5.其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

報導日證券價格	108年1月至6月		107年1月至6月	
	其他綜合損益稅後金額	稅後損益	其他綜合損益稅後金額	稅後損益
上漲1%	\$ -	483	-	9,131
下跌1%	\$ -	(483)	-	(9,131)

### 6.公允價值資訊

#### (1)金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	108.6.30				
	帳面金額	公允價值			合計
第一級		第二級	第三級		
<b>透過損益按公允價值衡量之金融資產</b>					
受益憑證	\$ 60,396	60,396	-	-	60,396
衍生金融資產	2,936	-	2,936	-	2,936
小計	63,332	60,396	2,936	-	63,332
<b>放款及應收款</b>					
現金及約當現金	2,430,721	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,233,844	-	-	-	-
其他應收款	42,374	-	-	-	-
其他金融資產	293,652	-	-	-	-
小計	5,000,591	-	-	-	-
合計	\$ 5,063,923	60,396	2,936	-	63,332

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		108.6.30			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
<b>透過損益按公允價值衡量之金融負債</b>					
<b>融負債</b>					
衍生金融負債	\$ 6,061	-	6,061	-	6,061
可轉換公司債贖賣回權	2,336	-	2,336	-	2,336
小計	<u>8,397</u>	<u>-</u>	<u>8,397</u>	<u>-</u>	<u>8,397</u>
<b>按攤銷後成本衡量之金融負債</b>					
銀行借款	2,672,633	-	-	-	-
應付票據及應付帳款	1,180,926	-	-	-	-
其他應付款	1,747,189	-	-	-	-
應付公司債	880,612	-	-	-	-
租賃負債	407,801	-	-	-	-
存入保證金	1,628	-	-	-	-
小計	<u>6,890,789</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合計	<u>\$ 6,899,186</u>	<u>-</u>	<u>8,397</u>	<u>-</u>	<u>8,397</u>
		107.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
<b>透過損益按公允價值衡量之金融資產</b>					
<b>融資產</b>					
受益憑證	\$ 531,960	531,960	-	-	531,960
衍生金融資產	3,221	-	3,221	-	3,221
小計	<u>535,181</u>	<u>531,960</u>	<u>3,221</u>	<u>-</u>	<u>535,181</u>
<b>放款及應收款</b>					
現金及約當現金	2,695,571	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,179,043	-	-	-	-
其他應收款	89,127	-	-	-	-
其他金融資產	155,811	-	-	-	-
小計	<u>5,119,552</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合計	<u>\$ 5,654,733</u>	<u>531,960</u>	<u>3,221</u>	<u>-</u>	<u>535,181</u>
<b>透過損益按公允價值衡量之金融負債</b>					
<b>融負債</b>					
衍生金融負債	\$ 576	-	576	-	576
可轉換公司債贖賣回權	3,055	-	3,055	-	3,055
小計	<u>3,631</u>	<u>-</u>	<u>3,631</u>	<u>-</u>	<u>3,631</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		107.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
<b>按攤銷後成本衡量之金融負債</b>					
銀行借款	\$ 1,190,354	-	-	-	-
應付票據及應付帳款	1,277,036	-	-	-	-
其他應付款	2,243,097	-	-	-	-
應付公司債	873,835	-	-	-	-
存入保證金	1,610	-	-	-	-
小計	<u>5,585,932</u>	-	-	-	-
合計	<u>\$ 5,589,563</u>	-	<u>3,631</u>	-	<u>3,631</u>
		107.6.30			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
<b>透過損益按公允價值衡量之金融資產</b>					
受益憑證	\$ 1,141,434	1,141,434	-	-	1,141,434
衍生金融資產	4,158	-	4,158	-	4,158
可轉換公司債賣回權	3,613	-	3,613	-	3,613
小計	<u>1,149,205</u>	<u>1,141,434</u>	<u>7,771</u>	-	<u>1,149,205</u>
<b>放款及應收款</b>					
現金及約當現金	2,849,778	-	-	-	-
應收票據及應收帳款	2,194,870	-	-	-	-
其他應收款	55,184	-	-	-	-
其他金融資產	192,205	-	-	-	-
小計	<u>5,292,037</u>	-	-	-	-
合計	<u>\$ 6,441,242</u>	<u>1,141,434</u>	<u>7,771</u>	-	<u>1,149,205</u>
<b>透過損益按公允價值衡量之金融負債</b>					
衍生金融負債	\$ 12,405	-	-	-	-
<b>按攤銷後成本衡量之金融負債</b>					
銀行借款	785,442	-	-	-	-
應付票據及應付帳款	1,428,569	-	-	-	-
其他應付款	489,324	-	-	-	-
應付股利	1,109,080	-	-	-	-
應付公司債	917,650	-	-	-	-
存入保證金	1,653	-	-	-	-
小計	<u>4,731,718</u>	-	-	-	-
合計	<u>\$ 4,744,123</u>	-	-	-	-

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (2) 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

#### A. 非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

#### B. 衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

### (3) 公允價值等級間之移動

合併公司於民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

#### (廿六) 財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一〇七年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

#### (廿七) 資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一〇七年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一〇七年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

#### (廿八) 非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日並無非現金交易投資及籌資活動。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	108.1.1	現金流量	非現金之變動		108.6.30
			匯率變動	其他	
應付公司債	\$ 873,835	-	-	6,777	880,612
短期借款	1,190,354	(232,721)	-	-	957,633
長期借款	-	1,715,000	-	-	1,715,000
租賃負債	196,405	(53,756)	(3,644)	268,796	407,801
存入保證金	1,610	18	-	-	1,628
其他應付款	1,200,000	(1,200,000)	-	-	-
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 3,462,204</u>	<u>228,541</u>	<u>(3,644)</u>	<u>275,573</u>	<u>3,962,674</u>

  

	107.1.1	現金流量	非現金之變動		107.6.30
			匯率變動	其他	
應付公司債	\$ -	1,001,000	-	(83,350)	917,650
一年內到期之應付公司債	1,183,828	-	-	8,058	1,191,886
短期借款	713,056	72,386	-	-	785,442
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 1,896,884</u>	<u>1,073,386</u>	<u>-</u>	<u>(75,292)</u>	<u>2,894,978</u>

### 七、關係人交易

#### (一) 母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

#### (二) 主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	108年4月至6月	107年4月至6月	108年1月至6月	107年1月至6月
短期員工福利	\$ 31,495	39,778	68,722	74,795
退職後福利	518	520	1,036	1,041
股份基礎給付	633	784	1,559	3,613
	<u>\$ 32,646</u>	<u>41,082</u>	<u>71,317</u>	<u>79,449</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十九)。

### 八、質押之資產：無。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	108.6.30	107.12.31	107.6.30
新台幣	\$ 2,390,000	1,050,000	870,000
美金	24,500	20,000	25,500

截至民國一〇八年及一〇七年六月三十日止，合併公司無已開立信用狀尚未使用餘額。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	108年4月至6月			107年4月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	197,304	251,574	448,878	160,557	228,705	389,262
勞健保費用	21,428	19,219	40,647	13,737	15,953	29,690
退休金費用	11,877	11,307	23,184	16,536	7,704	24,240
董事酬金	-	10,235	10,235	-	9,134	9,134
其他員工福利費用	22,567	6,222	28,789	16,916	4,261	21,177
折舊費用	122,002	24,760	146,762	81,275	9,889	91,164
攤銷費用	14	27,708	27,722	14	14,167	14,181

功 能 別 性 質 別	108年1月至6月			107年1月至6月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	381,351	492,354	873,705	310,208	444,462	754,670
勞健保費用	36,562	38,814	75,376	27,236	32,533	59,769
退休金費用	27,288	22,745	50,033	31,842	15,472	47,314
董事酬金	-	18,603	18,603	-	14,989	14,989
其他員工福利費用	37,613	11,451	49,064	32,135	8,260	40,395
折舊費用	232,865	47,697	280,562	160,321	19,473	179,794
攤銷費用	28	53,746	53,774	29	27,531	27,560

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### (二)營運之季節性：

合併公司之營運不受季節性或週期性因素影響。

### 十三、附註揭露事項

#### (一)重大交易事項相關資訊

民國一〇八年第二季合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

##### 1. 資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高金額(註4)	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵損失金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額(註2)	資金貸與限額(註3)
													名稱	價值		
1	鼎翰科技	TSCAA	其他應收款	是	347,600	248,480	170,830	3.10%	2	-	營運周轉	-	無	-	558,292	1,116,584
2	鼎翰科技	DLS	其他應收款	是	474,000	465,900	298,176	3.50%	2	-	營運周轉/購買資產	-	無	-	558,292	1,116,584

註1：短期融通資金之必要者。

註2：鼎翰科技資金貸與有短期融通資金性質之公司或行號，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註3：鼎翰科技資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註4：係按民國一〇八年五月三十一日美金匯率31.60換算台幣表達。

##### 2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象公司名稱	關係(註1)	對單一企業背書保證限額(註2)	本期最高背書保證餘額(註4)	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註3)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
	鼎翰科技	DLS	2	1,116,584	474,000	465,900	-	-	16.69 %	1,674,877	N	N	N

註1：本公司之子公司。

註2：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註3：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註4：係按民國一〇八年五月三十一日美金匯率31.60換算台幣表達。

##### 3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	3,942	60,396	-	60,396	
本公司	Applied Wireless Identifications Group, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	243	-	-	-	
本公司	Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	921	-	-	-	



## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出			期末		
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股數	金額
鼎翰科技	DLS	採權益法之長期股權投資		子公司	-	-	1	801,558	-	-	-	-	1	804,180

註1：本期投資損益(3,363)千元，其他變動數5,985千元。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。  
 6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。  
 7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(316,624)	(17) %		-		225,891	10 %	
本公司	陽信長威	子公司	進貨	906,956	66 %		-		(361,727)	(31) %	註2
本公司	TSCJ	子公司	銷貨	(135,288)	(7) %		-		39,309	2 %	
本公司	TSCA	子公司	銷貨	(165,758)	(9) %		-		121,381	5 %	
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(483,704)	(33) %		-		410,887	18 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(136,420)	(9) %		-		209,456	9 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	銷貨	(246,140)	(17) %		-		107,452	5 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	147,264	19 %		-		(116,202)	(10) %	
鼎翰科技	PTNX US	子公司	銷貨	(165,744)	(11) %		-		107,898	5 %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應付帳款係以淨額列示。

註3：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	225,891	2.45 %	-		48,070	-
本公司	TSCA	子公司	121,381	2.65 %	-		30,355	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	410,887	2.40 %	-		82,287	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	209,456	1.25 %	-		18,570	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	171,499	-	-		-	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	107,452	5.76 %	-		29,064	-
鼎翰科技	PTNX US	子公司	107,898	2.80 %	-		14,605	-
鼎翰科技	DLS	子公司	303,434	-	-		38,519	-
天津國聚	鼎翰科技	子公司	116,202	3.67 %	-		-	-

註1：截至查核報告日止。

註2：相關交易業已沖銷，請參見附註十三(一)10。

9. 從事衍生工具交易：請詳附註六(二)。

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

### 10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人關係	108年第二季交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	本公司	TSCE	1	推銷費用－佣金支出	44,784	按月支付	0.84 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	23,905		0.16 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	135,288	註三	2.54 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	39,309		0.27 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	316,624	按月支付	5.94 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	225,891		1.52 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	204		-
0	本公司	TSCH	1	應付費用	154		-
0	本公司	鼎翰科技	1	銷貨收入	740	註三	0.01 %
0	本公司	鼎翰科技	1	應收帳款	691		-
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	165,758	註三	3.11 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用－佣金支出	2,784		0.05 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	121,381		0.82 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,616		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	34,785	按月支付	0.65 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	27,160		0.18 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	20		-
0	本公司	陽信長威	1	進貨	906,956	註四	17.00 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	361,727	註五	2.44 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	7,012		0.13 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	3,936		0.03 %
0	本公司	天津長威	1	推銷費用－佣金支出	3,230		0.06 %
0	本公司	天津長威	1	應付費用	3,911		0.03 %
1	TSCE	本公司	2	銷貨收入	44,784	註三	0.84 %
1	TSCE	本公司	3	應收帳款	23,905		0.16 %
2	TSCH	TSCE	3	佣金支出	847		0.02 %
2	TSCH	TSCE	3	應付費用	130		-
4	TSCA	TSCAA	3	佣金支出	1,537		0.03 %
4	TSCA	TSCAA	3	其他應收款	882		0.01 %
5	陽信長威	本公司	2	銷貨收入	906,956	註三	17.00 %
5	陽信長威	本公司	3	應收帳款	361,727		2.44 %
5	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	272,694	註三	5.11 %
5	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	204,080		1.38 %
6	天津長威	本公司	3	銷貨收入	7,012	註三	0.13 %
6	天津長威	本公司	3	應收帳款	3,936		0.03 %
6	天津長威	本公司	3	佣金收入	3,230		0.06 %
6	天津長威	本公司	3	其他應收款	3,911		0.03 %
6	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	186,654	註三	3.50 %
6	天津長威	陽信長威	3	應收帳款	135,943		0.92 %

## 台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90~180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90~180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

### (二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇八年第二季合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股或出資情形	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,362,827	100.00 %	18,165	18,165 (註2)	子公司
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,412,569	100.00 %	35,603	35,603 (註2)	子公司
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	2,006	100.00 %	(23)	(23) (註2)	子公司
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	34,358	100.00 %	(810)	(810) (註2)	子公司
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	72,664	100.00 %	4,106	4,106 (註2)	子公司
本公司	TSCH	香港	整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	553,631	25.22 %	52,051	13,127 (註2)	子公司
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	15,453	36.44 %	558,794	36.44 %	370,981	135,185 (註1)	子公司
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	214,900	75.00 %	(1,440)	(1,080) (註2)	子公司
Ever Energetic	TSCH	香港	整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,073,875	36.96 %	52,051	19,238 (註2)	子公司
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	71,633	25.00 %	(1,440)	(360) (註2)	子公司
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	167,083	100.00 %	16,342	16,342 (註2)	子公司
Ever Winner	TSCH	香港	整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,098,862	37.82 %	52,051	19,686 (註2)	子公司
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	1,962,734	100.00 %	27,393	27,393 (註1)	子公司
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	647,871	100.00 %	4,551	4,551 (註2)	子公司
鼎翰科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	-	100.00 %	(23,631)	100.00 %	19,229	19,229 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	51,738	51,738	11,711	100.00 %	379,800	100.00 %	34,550	34,550 (註1)	子公司
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	995,333	100.00 %	(8,718)	(8,718) (註1)	子公司
鼎翰科技	鼎貫科技	台灣	條碼印表機及其零件之銷售	5,000	5,000	500	100.00 %	3,419	100.00 %	645	645 (註1)	子公司
鼎翰科技	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	63,021	63,021	-	5.00 %	53,398	5.00 %	(12,280)	(1,386) (註1)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	-	1	100.00 %	804,180	100.00 %	(3,363)	(3,363) (註1)	子公司

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股或出資情形	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	-	100.00 %	(3,536)	100.00 %	(2,510)	(2,510)	子公司(註1)
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	-	100.00 %	1,814	100.00 %	137	137	子公司(註1)
TSCAA	PTNX US	美國	條碼印表機及其零件之銷售	45,319 千美元	45,319 千美元	-	95.00 %	1,334,239	95.00 %	(12,280)	(26,344)	子公司(註1)
DLS	PPL	美國	印表機週邊耗材及標籤紙之銷售	115 千美元	-	850	100.00 %	(4,216)	100.00 %	596	596	子公司(註1)
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	47,471	46,073	-	100.00 %	392,500	100.00 %	33,166	33,166	子公司(註1)
TSC HK	深圳鼎貴	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	4,521	4,730	-	100.00 %	7,227	100.00 %	1,385	1,385	子公司(註1)

註1：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註2：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股或出資情形	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期末已匯回投資收益
					匯出	收回							
上海瀚科	整流器之買賣業務	4,461	(三)	4,461	-	-	4,461	16,342	100.00 %	100.00 %	16,342	167,083	45,719
陽信長威	整流器之製造及買賣業務	1,667,160	(三)	628,196	-	-	628,196	27,393	100.00 %	100.00 %	27,393	1,962,734	250,864
天津長威	晶片之製造及買賣業務	387,173	(三)	387,173	-	-	387,173	4,551	100.00 %	100.00 %	4,551	647,871	360,942
天津國聚	條碼印表機及其零件之產銷	47,471	(三)	46,590	-	-	46,590	33,166	36.44 %	36.44 %	12,086	392,500	691,539
深圳鼎貴	條碼印表機及其零件之產銷	4,521	(三)	4,783	-	-	4,783	1,385	36.44 %	36.44 %	505	7,227	-

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

2.赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
1,024,028	2,017,948	3,135,968

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一〇八年一月一日至六月三十日與大陸投資公司直接或間接之重大交易事項於編製合併報告時業已沖銷，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

	108年4月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,175,200	1,497,324	-	2,672,524
部門間收入	1,014,398	19	(1,014,417)	-
收入合計	<u>\$ 2,189,598</u>	<u>1,497,343</u>	<u>(1,014,417)</u>	<u>2,672,524</u>
應報導部門損益	<u>\$ 48,415</u>	<u>278,959</u>	<u>-</u>	<u>327,374</u>
	107年4月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 1,437,153	1,020,319	-	2,457,472
部門間收入	1,431,526	46	(1,431,572)	-
收入合計	<u>\$ 2,868,679</u>	<u>1,020,365</u>	<u>(1,431,572)</u>	<u>2,457,472</u>
應報導部門損益	<u>\$ 190,831</u>	<u>267,660</u>	<u>-</u>	<u>458,491</u>
	108年1月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 2,359,873	2,788,266	-	5,148,139
部門間收入	2,075,398	19	(2,075,417)	-
收入合計	<u>\$ 4,435,271</u>	<u>2,788,285</u>	<u>(2,075,417)</u>	<u>5,148,139</u>
應報導部門損益	<u>\$ 159,840</u>	<u>478,108</u>	<u>-</u>	<u>637,948</u>
	107年1月至6月			
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收 入				
來自外部客戶收入	\$ 2,766,119	1,935,914	-	4,702,033
部門間收入	2,715,689	125	(2,715,814)	-
收入合計	<u>\$ 5,481,808</u>	<u>1,936,039</u>	<u>(2,715,814)</u>	<u>4,702,033</u>
應報導部門損益	<u>\$ 454,629</u>	<u>446,753</u>	<u>-</u>	<u>901,382</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

應報導部門資產	<u>整流器部門</u>	<u>條碼印表機 部 門</u>	<u>調整及銷除</u>	<u>合 計</u>
108年6月30日	\$ <u>19,118,057</u>	<u>7,005,855</u>	<u>(11,298,506)</u>	<u>14,825,406</u>
107年12月31日	\$ <u>19,905,165</u>	<u>5,616,329</u>	<u>(11,589,195)</u>	<u>13,932,299</u>
107年6月30日	\$ <u>19,655,364</u>	<u>6,157,110</u>	<u>(12,141,097)</u>	<u>13,671,377</u>